令和4年度 集積回路設計技術·次世代集積回路工学特論資料

2端子MOS構造

群馬大学 松田順一

1

慨要

- ・フラットバンド電圧
- ・電位バランスと電荷バランス
- ・表面状態とゲート~基板間電圧
 - ・フラットバンド、蓄積、空乏、反転
 - ・エネルギーバンド図
- ・反転電荷とゲート~基板間電圧
 - ・全体的な解析
 - ・強反転
 - ・弱反転
- ・小信号容量
- ・フラットバンド電圧と基板不純物ドーピング濃度の導出
- (注)以下の本を参考に、本資料を作成した。
- (1) Yannis Tsividis, Operation and Modeling of the MOS Transistor Second Edition, McGraw-Hill, New York, 1999.
- (2) Yannis Tsividis and Colin McAndrew, Operation and Modeling of the MOS Transistor Third Edition, Oxford University Press, New York, 2011.

フラットバンド電圧説明(1)



(1)ゲートと基板は同一材料

(2)ゲートと基板は異種材料 仕事関数差によりゲートと 基板側にそれぞれ電荷発生

(3)表面電荷がゼロになる (4)
 ように外部電圧φ_{Ms}印加

(4)界面電荷Q。の影響

 $\phi_{MS} = \phi_{Bulk_material} - \phi_{gate_material}$

フラットバンド電圧説明(2)



(5)界面電荷の影響を打消す外部電圧印加

$$\psi_{ox} = -Q'_o / C'_{ox}, \quad C'_{ox} = \mathcal{E}_{ox} / t_{ox}$$
 Ψ_{ox} :酸化膜にかかる ϵ_{ox} :酸化膜の誘電率
電圧 t_{ox} :酸化膜厚

$$V_{FB} = \phi_{MS} - \frac{Q'_o}{C'_{ox}}$$

$$V_{FB}$$
: フラットバンド電圧
 ϕ_{MS} : 仕事関数差
 $\phi_{MS} = \phi_{Bulk_material} - \phi_{gate_material} \left(= \frac{W_M - W_S}{q} \right)$
 Q'_o : 単位面積当りの実効界面電荷
 C'_{ox} : 単位面積当りの酸化膜容量

 n^+ ポリシリコンゲート p^+ ポリシリコンゲート $\phi_{MS} = -\phi_F - 0.56V$ $\phi_{MS} = -\phi_F + 0.56V$

実効界面電荷 Qo

- 固定電荷
 - ・酸化時(CSi-SiO₂界面に形成
- •酸化膜中のトラップ電荷
 - ・放射線、光エミッション、キャリア注入に起因
- •可動イオン(Na)電荷
 - ・工程での環境に起因
- ・界面トラップ電荷
 - ・界面での欠陥に起因
 - ・基板中のキャリアと電荷の交換あり



電位バランス



Ψ_{ox}:酸化膜にかかる電圧 *Ψ_s*:空乏層にかかる電圧(表面電位) ゲート~基板間電圧 $V_{GB} = \psi_{ox} + \psi_s + \phi_{MS}$ 電圧変化のある場合 $\Delta V_{GB} = \Delta \psi_{ox} + \Delta \psi_s$ 電荷中性 $Q'_G + Q'_o + Q'_C = 0$ 電荷変化のある場合 $\Delta Q'_G + \Delta Q'_C = 0$

Q'_G:単位面積当りゲート上電荷 *Q'_c*:単位面積当り基板内電荷

(注)ここでは、Q'。を固定して考える。 実際には、界面準位によりQ'。は変化する。

フラットバンド状態と蓄積状態



 $V_{GB}=V_{FB}, \quad Q_C'=0, \quad \psi_s=0$

空乏状態と反転状態





表面電荷(電子)密度

$$n_{surface} = n_0 e^{\frac{\psi_s}{\phi_t}}$$

 $= n_i e^{\frac{\psi_s - \phi_F}{\phi_t}}$
 $= p_0 e^{\frac{\psi_s - 2\phi_F}{\phi_t}}$
 $\cong N_A e^{\frac{\psi_s - 2\phi_F}{\phi_t}}$
 $\Rightarrow n_i = p_0 \exp\left(-\frac{\phi_F}{\phi_t}\right)$

表面電位 ψ_s が 2 ϕ_F の時、表面電荷(電子)密度は 基板内の正孔濃度($\Rightarrow N_A$)に等しくなる

2端子MOS構造のエネルギーバンド図 (蓄積状態と弱反転開始)



11

2端子MOS構造のエネルギーバンド図 (中(緩やかな)反転開始と強反転開始)



全体的な解析(ポアソンの式)

■ 電荷密度 ρ(P基板: 深さ方向y、界面ゼロ)

$$\rho(y) = q[p(y) - n(y) - N_A]$$

$$n(y) = n_0 \exp\left(\frac{\psi(y)}{\phi_t}\right), \qquad p(y) = p_0 \exp\left(-\frac{\psi(y)}{\phi_t}\right)$$

$$p_0 - n_0 = N_A$$

■ ポアソンの式

$$\frac{d^2\psi}{dy^2} = -\frac{\rho(y)}{\varepsilon_s} = -\frac{q}{\varepsilon_s} \left[p_0 (e^{-\frac{\psi(y)}{\phi_t}} - 1) - n_0 (e^{\frac{\psi(y)}{\phi_t}} - 1) \right] \qquad \qquad \epsilon_s: 半導体の誘電率$$

ポアソンの式の解

 $N_A \gg n_i$, $p_0 \cong N_A$, $n_0 \cong \frac{n_i^2}{N_A} = N_A e^{-\frac{2\phi_F}{\phi_t}}$ とするとポアソンの式は、以下になる。 $\frac{d^2\psi}{dy^2} = -\frac{qN_A}{\varepsilon_s} \left[e^{-\frac{\psi(y)}{\phi_t}} - 1 - e^{-\frac{2\phi_F}{\phi_t}} (e^{\frac{\psi(y)}{\phi_t}} - 1) \right]$ 両辺に $2\frac{d\psi}{dy}$ をかけると左辺は、 $2\frac{d\psi}{dy}\frac{d^2\psi}{dy^2} = \frac{d}{dy}\left(\frac{d\psi}{dy}\right)^2$ となる。したがってポアソンの式は、 $\frac{d}{dy}\left(\frac{d\psi}{dy}\right)$ $= -\frac{2qN_A}{\varepsilon_s} \Big[e^{-\frac{\psi(y)}{\phi_t}} - 1 - e^{-\frac{2\phi_F}{\phi_t}} (e^{\frac{\psi(y)}{\phi_t}} - 1) \Big] \frac{d\psi}{dw}$ となる。

半導体中の全電荷と容量

単位面積当りの半導体電荷Q[']は、以下になる。

$$Q'_{C} = -\varepsilon_{s} E_{surface}, \quad \psi(0) = \psi_{s}$$
$$Q'_{C} = \mp \sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \sqrt{\phi_{t}e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} + \psi_{s} - \phi_{t} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}(\phi_{t}e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - \psi_{s} - \phi_{t})}$$

E_{surface}: 表面(界面)の電界 ψ_s: 表面電位

また、
$$Q'_c$$
に対する容量 $C'_c \equiv -rac{dQ'_c}{d\psi_s}$ は

$$C_{c}' = \pm \sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \left\{ \frac{1 - e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}(\frac{\psi_{s}}{e^{\phi_{t}}} - 1)}{2\sqrt{\phi_{t}e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} + \psi_{s} - \phi_{t} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}(\phi_{t}e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - \psi_{s} - \phi_{t})}} \right\}$$

となる。

反転領域(反転層電荷)

 $\psi_s \ge \phi_F$, p基板の場合

$$\begin{aligned} Q_{C}' &= -\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}}\sqrt{\psi_{s}} + \phi_{t}e^{\frac{\psi_{s}-2\phi_{F}}{\phi_{t}}}\\ Q_{B}' &= -\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}}\sqrt{\psi_{s}} \end{aligned}$$

となる。ここで、

$$Q_C' = Q_I' + Q_B'$$

から

$$Q_I' = -\sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \left(\sqrt{\psi_s + \phi_t e^{\frac{\psi_s - 2\phi_F}{\phi_t}}} - \sqrt{\psi_s} \right)$$

となる。

Q[']_{*I*}:単位面積当りの反転層電荷 *Q*[']_{*B*}:単位面積当りの空乏層電荷



電荷密度と表面電位の関係 (電荷密度:反転層電荷密度、空乏層電荷密度、及びその和)

反転領域(表面電位とゲート電圧)

■ 電圧及び電荷の関係

$$V_{GB} = \psi_{ox} + \psi_{s} + \phi_{MS} \qquad Q'_{G} = C'_{ox}\psi_{ox} \\ Q'_{G} + Q'_{o} + Q'_{I} + Q'_{B} = 0 \qquad Q'_{I} = Q'_{I}(\psi_{s}) \\ Q'_{B} = Q'_{B}(\psi_{s})$$

$$V_{GB} = V_{FB} + \psi_s + \frac{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}}{C'_{ox}} \sqrt{\psi_s + \phi_t e^{\frac{\psi_s - 2\phi_F}{\phi_t}}}$$
$$= V_{FB} + \psi_s + \gamma \sqrt{\psi_s + \phi_t e^{\frac{\psi_s - 2\phi_F}{\phi_t}}}$$

■ ケート~基板間電圧と表面電位 $V_{GB} = -\frac{1}{C'_{ox}} [Q'_{o} + Q'_{I}(\psi_{s}) + Q'_{B}(\psi_{s})] + \psi_{s} + \phi_{MS}$ $= \phi_{MS} - \frac{Q'_{o}}{C'_{ox}} + \psi_{s} - \frac{Q'_{I}(\psi_{s}) + Q'_{B}(\psi_{s})}{C'_{ox}}$ $= V_{FB} + \psi_{s} - \frac{Q'_{I}(\psi_{s}) + Q'_{B}(\psi_{s})}{C'_{ox}}$ 酸化膜にかかる電圧

$$\psi_s = \phi_F \quad \mathcal{O}$$
場合、 $V_{GB} \Rightarrow V_{L0}$
 $V_{L0} = V_{FB} + \phi_F + \gamma \sqrt{\phi_F}$
 $\psi_s = \phi_F \quad \mathcal{O}$ 場合、 $V_{GB} \Rightarrow V_{L0}$
 $\psi_s = \psi_F + \phi_F + \gamma \sqrt{\phi_F}$
 $\psi_s = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}}{C'_{ox}}$

 $\psi_s = 2\phi_F$ の場合、 $V_{GB} \Rightarrow V_{M0}$

ここで、

 $V_{M0} = V_{FB} + 2\phi_F + \gamma\sqrt{2\phi_F}$

 V_{L0} :弱反転開始電圧, V_{M0} :中(緩やかな)反転開始電圧





基板バイアス係数 γ と基板不純物ドーピング濃度 Ν_Α の関係

表面電位とゲート基板間電圧及び電荷と表面電位



反転領域(反転層電荷とゲート電圧)

■ 反転層電荷

$$Q'_{I} = -C'_{ox}\psi_{ox} - Q'_{o} - Q'_{B}$$

= $-C'_{ox}\left(V_{GB} - \psi_{s} - \phi_{MS} + \frac{Q'_{o} + Q'_{B}}{C'_{ox}}\right)$
= $-C'_{ox}\left(V_{GB} - V_{FB} - \psi_{s} - \frac{\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}}}{C'_{ox}}\sqrt{\psi_{s}}\right)$
= $-C'_{ox}(V_{GB} - V_{FB} - \psi_{s} - \gamma\sqrt{\psi_{s}})$

$$V_{GB} = \psi_{ox} + \psi_s + \phi_{MS}$$
$$V_{GB} = -\sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \sqrt{\psi_s}$$



強反転領域と強反転領域の電荷

強反転領域の表面電位は、実効的に一定

$$\psi_s \cong \phi_0$$
$$\phi_0 = 2\phi_F + \Delta\phi$$

この場合の反転層電荷は

$$Q'_{I} = -C'_{ox} (V_{GB} - V_{FB} - \phi_{0} - \gamma \sqrt{\phi_{0}})$$

= $-C'_{ox} (V_{GB} - V_{T0})$

となる。ここで

$$V_{T0} = V_{FB} + \phi_0 + \gamma \sqrt{\phi_0}$$
 V_{T0} : 外挿しきい値電圧

である。

弱反転領域(反転電荷と表面電位)

反転領域の電荷は

$$Q_I' = -\sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \left(\sqrt{\psi_s + \phi_t e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}} - \sqrt{\psi_s} \right)$$

弱反転領域では、 $\psi_s \leq 2\phi_F$ であるから、 $\phi_t e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t} = \xi$ とおくと、 $\xi \ll \psi_s$ となるため

$$\sqrt{\psi_s + \phi_t e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}} = \sqrt{\psi_s + \xi} \cong \sqrt{\psi_s} \left(1 + \frac{\xi}{2\psi_s} \right) \qquad \qquad x \ll 1 \quad \text{である場合}$$
$$(1 + x)^{\alpha} \cong 1 + \alpha x$$

となる。したがって、以下を得る。

$$Q_{I}' \cong -\frac{\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}}}{2\sqrt{\psi_{s}}}\phi_{t}e^{(\psi_{s}-2\phi_{F})/\phi_{t}}$$

弱反転領域(反転電荷とゲート電圧:1)

弱反転領域では、 $\psi_s \leq 2\phi_F$ であるから

$$V_{GB} = V_{FB} + \psi_s + \gamma \sqrt{\psi_s} + \phi_t e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}$$
$$\cong V_{FB} + \psi_s + \gamma \sqrt{\psi_s}$$

となる。 $\psi_s \cong \psi_{sa}$ として、上式から ψ_{sa} を解くと

$$\psi_{sa} = \left(-\frac{\gamma}{2} + \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + V_{GB} - V_{FB}}\right)^2$$

となる。したがって、 ψ_{sa} は V_{GB} の関数になり、以下を得る。

$$Q_I' = -\frac{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}}{2\sqrt{\psi_{sa}(V_{GB})}}\phi_t e^{[\psi_{sa}(V_{GB}) - 2\phi_F]/\phi_t}$$

ここで、 $\sqrt{\psi_{sa}(V_{GB})} \cong \sqrt{2\phi_F}$ とすると、

$$Q_I' = -\frac{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}}{2\sqrt{2\phi_F}} \phi_t e^{[\psi_{sa}(V_{GB}) - 2\phi_F]/\phi_t}$$

となる。ここで、

$$n = \left(\frac{d\psi_{sa}}{dV_{GB}}\right)^{-1} = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\psi_{sa}}}$$
$$n|_{\psi_{sa}=2\phi_F} \cong 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F}} = n_0 \quad (-\Xi)$$

である。

弱反転領域(反転電荷とゲート電圧:2)

したがって、

$$\psi_{sa} - 2\phi_F = \frac{1}{n_0} (V_{GB} - V_{M0})$$

となる。 Q_I' は

$$Q_{I}' \approx -\frac{\sqrt{2q\varepsilon_{S}N_{A}}}{2\sqrt{2\phi_{F}}}\phi_{t}e^{(V_{GB}-V_{M0})/n_{0}\phi_{t}}$$
$$= Q'_{M0}e^{(V_{GB}-V_{M0})/n_{0}\phi_{t}}$$
$$(Q'_{M0} = -\frac{\sqrt{2q\varepsilon_{S}N_{A}}}{2\sqrt{2\phi_{F}}}\phi_{t})$$



となる。

反転層電荷とゲート~基板間電圧

 $\ln |Q_I'|$



小信号容量(ゲート~基板間)

ゲート~基板間容量(単位面積当り)

$$C_{gb}' \equiv \frac{dQ_G'}{dV_{GB}}$$

とすると、以下になる。

$$\frac{1}{C'_{gb}} = \frac{dV_{GB}}{dQ'_G} = \frac{d\psi_{ox}}{dQ'_G} + \frac{d\psi_s}{dQ'_G}$$
$$= \frac{1}{\frac{dQ'_G}{d\psi_{ox}}} + \frac{1}{-\frac{dQ'_C}{d\psi_s}}$$
$$= \frac{1}{\frac{1}{C'_{ox}}} + \frac{1}{\frac{C'_c}{d\psi_s}}$$

$$\Box \Box \mathfrak{C}, C'_{ox} = \frac{dQ'_G}{d\psi_{ox}}, \quad C'_C \equiv -\frac{dQ'_C}{d\psi_s}$$





 $\Delta Q'_C = -\Delta Q'_G \qquad \Delta V_{GB} = \Delta \psi_{ox} + \Delta \psi_s$

半導体中の全電荷による小信号容量

$$C_c' \equiv -rac{dQ_c'}{d\psi_s}$$
の具体的な式

$$C_{c}' = \sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \left\{ \frac{1 - e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}(e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - 1)}{2\sqrt{\phi_{t}e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} + \psi_{s} - \phi_{t} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}(\phi_{t}e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - \psi_{s} - \phi_{t})}} \right\}$$

 $\psi_s > 3\phi_t$ の場合

$$C_{c}' = \sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \left\{ \frac{\frac{\psi_{s}-2\phi_{F}}{\Phi_{t}}}{2\sqrt{\psi_{s}+\phi_{t}e^{\frac{\psi_{s}-2\phi_{F}}{\phi_{t}}}}} \right\}$$

反転層容量の具体的な式

 $y_c \epsilon \psi = 0$ のところでの $y(\infty \epsilon \tau \sigma)$ とすると、 Q'_I は、(p型基板の場合)

$$Q'_{I} = -q \int_{y_{surface}}^{y_{c}} n(y) \, dy$$
$$= -q N_{A} e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}} \int_{0}^{\psi_{s}} \frac{e^{\psi(y)/\phi_{t}}}{E(\psi)} \, d\psi$$
となる。

$$n(y) = n_0 e^{\frac{\psi(y)}{\phi_t}} \cong N_A e^{-\frac{2\phi_F}{\phi_t}} e^{\frac{\psi(y)}{\phi_t}}$$
$$E = -\frac{d\psi}{dy}$$

したがって、 C'_i は、 ($\psi_s > 3\phi_t$ の場合)

$$\begin{split} C_i' &\equiv \frac{-dQ_i'}{d\psi_s} & \hat{\Psi} \dot{\Phi} a \bar{\eta} \pm t c \eta \sigma \bar{\eta} \bar{\eta} \bar{\eta} \\ &= q N_A e^{-\frac{2\phi_F}{\phi_t}} \frac{e^{\psi_s/\phi_t}}{E(\psi_s)} \\ &\cong q \varepsilon_s N_A e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t} \frac{1}{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \sqrt{\psi_s + \phi_t e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}}} \\ &= \sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \frac{e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}}{2\sqrt{\psi_s + \phi_t e^{(\psi_s - 2\phi_F)/\phi_t}}} \end{split}$$

となる。

空乏層容量の具体的な式

 $y_c \epsilon \psi = 0$ のところでの $y(\infty \tau \epsilon \sigma)$ とすると、 Q'_B は、(p型基板の場合)



$$p(y) = p_0 e^{-\frac{\psi(y)}{\phi_t}} \cong N_A e^{-\frac{\psi(y)}{\phi_t}}$$
$$E = -\frac{d\psi}{dy}$$

したがって、 C'_b は以下になる。($\psi_s > 3\phi_t$ の場合)

$$C'_{b} \equiv \frac{-dQ'_{B}}{d\psi_{s}} = qN_{A} \frac{1 - e^{-\psi_{s}/\phi_{t}}}{E(\psi_{s})}$$
 単位面積当たりの空乏層容量

$$qN_{A} \frac{1 - e^{-\psi_{s}/\phi_{t}}}{\frac{\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}}}{\varepsilon_{s}}} \sqrt{\phi_{t}e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} + \psi_{s} - \phi_{t} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}}(\phi_{t}e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - \psi_{s} - \phi_{t})}}{\frac{1}{\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}}} \frac{1}{\sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}}\sqrt{\psi_{s} + \phi_{t}e^{(\psi_{s} - 2\phi_{F})/\phi_{t}}}}}{= \sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \frac{1}{2\sqrt{\psi_{s} + \phi_{t}e^{(\psi_{s} - 2\phi_{F})/\phi_{t}}}}}$$

小信号容量と表面電位



空乏層容量と反転層容量

$$\frac{\Delta Q_C' = \Delta Q_B' + \Delta Q_I'}{\frac{-dQ_C'}{d\psi_s}} = \frac{-dQ_B'}{d\psi_s} + \frac{-dQ_I'}{d\psi_s}$$

ここで、

$$C'_b \equiv \frac{-dQ'_B}{d\psi_s}, \quad C'_i \equiv \frac{-dQ'_I}{d\psi_s}$$

とすると、

$$C'_c = C'_b + C'_i$$
したがって、以下になる。

$$\frac{1}{C'_{gb}} = \frac{1}{C'_{ox}} + \frac{1}{C'_{b} + C'_{i}}$$



ゲート基板間容量とゲート~基板間電圧



表面電位と容量の関係

$$V_{GB} = V_{FB} + \psi_s - \frac{Q'_I(\psi_s) + Q'_B(\psi_s)}{C'_{ox}}$$
$$\frac{dV_{GB}}{d\psi_s} = 1 + \frac{1}{C'_{ox}}(C'_b + C'_i)$$
$$\therefore \frac{d\psi_s}{dV_{GB}} = \frac{C'_{ox}}{C'_{ox} + C'_b + C'_i}$$

弱反転領域では、 $C'_b \gg C'_i$ であるため

$$\frac{d\psi_s}{dV_{GB}} = \frac{C'_{ox}}{C'_{ox} + C'_b}$$
となる。

$$C'_{b} \equiv \frac{-dQ'_{B}}{d\psi_{s}}$$
$$C'_{i} \equiv \frac{-dQ'_{I}}{d\psi_{s}}$$

したがって、

$$n \equiv \left(\frac{d\psi_s}{dV_{GB}}\right)^{-1} = 1 + \frac{C'_b}{C'_{ox}}$$
$$= 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\psi_s}} \cong 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{\psi_{sa}}}$$

となる。また、界面準位による容量も考慮すると

$$n = 1 + \frac{C_b' + C_{it}'}{C_{OX}'}$$

となる。ここで、
$$C'_{it} \equiv \frac{-dQ'_{it}}{d\psi_s}$$
である。
 C'_{it} は $C'_b \geq C'_i$ に並列になる。

フラットバンド容量

フラットバンド容量C_{FB}は、

 $C_{FB} = \lim_{\psi_s \to 0} C_c$

$$\begin{split} C_{c} &= \sqrt{2q\varepsilon_{s}N_{A}} \Biggl[\frac{1 - e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}} (e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - 1)}{2\sqrt{\phi_{t}e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} + \psi_{s} - \phi_{t} + e^{-\frac{2\phi_{F}}{\phi_{t}}} (\phi_{t}e^{\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} - \psi_{s} - \phi_{t})}} \\ &\subset \mathcal{B} \supset \phi_{s} \rightarrow 0 \subset \mathbb{C} \ [] \mathcal{O} \oplus \mathbb{N} \downarrow, \frac{0}{0} \succeq \mathcal{I} \supset \mathcal{O} \subset \mathbb{C} \\ &e^{-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}} \approx 1 + \left(-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}\right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{\psi_{s}}{\phi_{t}}\right)^{2}} \end{split}$$

として、 $\psi_s \rightarrow 0$ にすると、極限値が求まる。この極限値は、以下となる。

$$C_{FB} = \sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \sqrt{\frac{1 + e^{-\frac{2\phi_F}{\phi_t}}}{2\phi_t}} \approx \sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \sqrt{\frac{1}{2\phi_t}} = \frac{\varepsilon_s}{\lambda_p} \qquad \left[(\Box \cup, \lambda_p = \left(\phi_t \frac{\varepsilon_s}{qN_A}\right)^{\frac{1}{2}} : \forall \forall f \in \mathbb{R} \right]$$

基板不純物ドーピング濃度の導出方法

高周波C-Vのゲート〜基板間の最大容量値 C_{gbmax} は、

 $C_{gbmax} = C_{ox}$ (蓄積状態) である。また、反転層が形成された後の空乏層容量は $C_{dm} = \frac{\varepsilon_s}{d_{Bm}} A = \frac{\varepsilon_s}{\sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{2\sqrt{2\phi_F}}}} A = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}}{2\sqrt{2\phi_F}} A \qquad (A: 容量面積)$ $N_A: 基板不純物ドーピング濃度$ である。この場合、ゲート〜基板間の最小容量値 C_{ghmin} は、 $\frac{1}{C_{gb\min}} = \frac{1}{C_{gb\max}} + \frac{1}{C_{dm}}$ となる。これから以下を得る。 $C_{dm} = \frac{C_{gb \max} C_{gb \min}}{C_{gb \max} - C_{gb \min}}$

測定値 C_{gbmax} と C_{gbmin} から C_{dm} を求めると、 C_{dm} の上式から N_A を決定できる。

フラットバンド電圧の導出方法

高周波 C-V 特性から求めた基板ドーピング濃度 N_A を用いると、フラットバンド容量C_{FB}は以下で与えられる。

$$C_{FB} \approx \sqrt{2q\varepsilon_s N_A} \sqrt{\frac{1}{2\phi_t}} A$$

この場合、フラットバンド電圧印加時のゲート~基板間容量 CgbFB は以下になる。

$$C_{gbFB} = \frac{C_{ox}C_{FB}}{C_{ox} + C_{FB}} = \frac{C_{gbmax}C_{FB}}{C_{gbmax} + C_{FB}}$$

これから、

$$\frac{C_{gbFB}}{C_{gbmax}} = \frac{C_{FB}}{C_{gbmax} + C_{FB}}$$

とし、右辺に C_{gbmax} の実測値と上記 C_{FB} 用いると、 C_{gbFB}/C_{gbmax} を決定できる。 この比を高周波 C-V 特性に適用すると V_{FB} が求まる。